PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-051673

(43) Date of publication of application: 06.03.1991

(51)Int.CI.

F25B 13/00

(21)Application number: 01-186566

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

19.07.1989

(72)Inventor: AOKI KATSUYUKI

NAGATOMO HIDEAKI

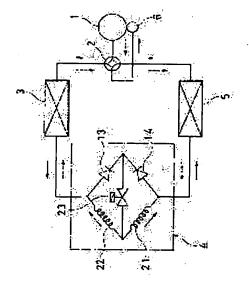
KUBO SEIJI

UMEMURA HIROYUKI TANAKA TOSHIHIRO ISONO KAZUAKI ISHIOKA HIDEAKI

(54) HEAT PUMP TYPE COOLING OR HEATING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To simplify a piping work in a pressure reducing mechanism by a method wherein the first and second capillary tubes are connected in series, the first and second check valves are connected in parallel with the capillary tubes in an opposite direction and a solenoid valve is arranged in a bypassing pipe for use in connecting between the first and second capillary tubes and between the first and second check valves. CONSTITUTION: In case of heating operation, a solenoid valve 25 is released, gaseous refrigerant of high pressure discharged from a compressor 1 is liquified with an indoor heat exchanger 3 through a four-way valve 2 and flowed to a pressure reducing mechanism 4. At this pressure reducing mechanism 4, the refrigerant passes from the first check valve 13 through a solenoid valve 25 and its pressure is reduced by the first capillary tube 21. The refrigerant of which pressure is reduced is gasified with an outdoor heat exchanger 5, the refrigerant passes through the four-way valve 2 and is returned to the



compressor 1. At this time, the first capillary tube 21 is adjusted in such a way as a flow rate of the refrigerant becomes the most suitable value. Then, in case of a low operating frequency, the solenoid valve 23 is closed to flow the refrigerant from the second capillary tube 22 to the capillary tube 21 and a sufficient pressure reduction is carried out.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

THIS PAGE BLANK (USPTO)

application converted registration]
[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑫特 許 公 報(B2)

平3-51673

®Int. Cl. 5

ة الأرضون و أن

識別記号

庁内整理番号:

2000公告 平成3年(1991)8月7日

C 30 B 15/00 30/04 21/208 H 01 L

Z 8618-4G

7158-4G 7630-5F P

発明の数 2 (全4頁)

69発明の名称

明

@発

単結晶の製造方法およびその装置

创特 顧 昭60-173940

69公 開 昭62-36097

20出 顧 昭60(1985)8月7日

❸昭62(1987) 2月17日

個発 明 者 拜 H 冶

千葉県千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本

者

復 夫

千葉県千葉市川崎町1番地 川崎製鉄株式会社技術研究本

部内

外1名

部内

の出 顧 人 川崎製鉄株式会社

荒

兵庫県神戸市中央区北本町通1丁目1番28号

70代理 人 弁理士 小杉 佳男

審査官 新居田 知 生

多参考文献 特開 昭60-36392 (JP, A)

谷

1

2

愛特許請求の範囲

溶融物質から引上げ法にて単結晶を製造する 方法において、収容容器内のルツポ側壁近傍の溶 融物質に下向きの進行磁場を印加しながら種結晶 を引上げることにより結晶成長を行うことを特徴 とする単結晶の製造方法。

2 加熱装置を備え溶融物質を収容する単結晶引 上げ用容器と、該容器の側壁の外周を取囲む複数 組のコイルを有する電磁石と、該電磁石のコイル に各々位相の異なる交流電源を供給する装置とを 10 ポに使用するSiO₂から溶融Siへの酸素の溶出も 設けたことを特徴とする単結晶の製造装置。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、引上げ法によるSiやGaAsなどの半 導体あるいは無機化合物などの単結晶の製造方法 15 を印加することにより成長編の無い高品質の結晶 およびその装置に関する。

〔従来の技術〕

引上げ法はチヨクラルスキー法とも言われ、大 径の単結晶インゴットが得やすいなどの利点があ るためSiやGaAsなどの単結晶の製造に実用され 20 ている。しかしながら、酸素不純物濃度が高いこ と、ストリエーションと呼ばれる縞状の欠陥(成 長編)が発生するなどの欠点があつた。

これらの欠点を解決するため、例えば特公昭58

ー50953では、ルツボ中の溶融Siに静磁場を印加 し、該溶融Siの流動を抑制することが提案されて いる。Si中の酸素の固液平衡分配係数は1.25と 1 より大きいので、引上げ中の単結晶と接するSi融 液の酸素濃度は、第2図に示すように母液相の濃 度より低くなる。従つて、溶融Siの流動を抑制す ることにより、母液相から、固/液界面に運ばれ る酸素の量を減らせば、単結晶中の酸素濃度が減 少する。さらに、溶融Siの流動を抑制するとルツ 減少する。以上、2つの効果により単結晶インゴ ツト中の酸素濃度が減少すると考えられている。

一方、特開昭59-131597においては、GaAs単 結晶をチョクラルスキー法で製造する際、静磁場 を得ている。

さらに、特開昭55-10405ではSi融液に回転磁 界を与え、該Si融液を回転することが提案されて いる。

Japanese Journal of Appied Physics, vol 19(1980) p.p.L-33~36に発表された実験結果に よると、単結晶インゴットを、上記Si融液の回転 と同一方向に回転すると酸素濃度は減少し、さら にルッポをもSi融液の回転と同一方向に回転する

4 C. V.

と一層酸素濃度が減少する。単結晶インゴットと ルツボの回転方向と同一方向にSi融液を回転させ ると、Si融液が、単結晶インゴットとルツボに対 し、相対的に静止していることになるため、静磁 場印加法と同様の効果が得られるものと考えられ 5 る。

さて、チョクラルスキー法においては、単結晶インゴットを回転しながら引上げる。この目的の1つは、該インゴット水平面内のドーピング元素 濃度を均一にすることである。第2図に示すよう10に、PやBなどのドーピング元素は固液分配係数が1より小さいため、酸素とは逆に固/液界面の濃度が母液相濃度より高くなる。このPやBの固/液界面濃度は、凝固に伴う排出速度と母液相への拡散速度のかねあいで決まる。15

結晶を回転しない場合には、第3図に示すような熱対流10が発生し、この洗浄効果により拡散が促進され、結晶側面近くは中心部に比べてPやBの界面の濃度が低くなる。単結晶インゴットを回転すると第4図に示すように結晶中心部にSi融 20液の上昇流(強制対流11)を生じ中心部でのPやBの濃度を端部のそれと同程度にする効果がある。それ故、結晶回転による強制対流によりインゴット水平面内のドービング元素濃度が均一化する効果がある。

SiやGaAs融液に静磁場を印加すると熱対流 1 1のみでなく、上記のように有用な働きをする強制対流をも抑制する。また、回転磁場によりSi融液をSi融液と同方向に回転させる場合も第4図に示す強制対流は弱められる。この結果、静磁場や 30 回転磁場を印加すると、インゴット面内のドーピング元素濃度の分布が不均一性を増大するという欠点があつた。

[発明が解決しようとする問題点]

本発明は、単結晶面内のドービング元素や不純 35 物元素などの不均一などの弊害をもたらすことな く、またルツボ材のSiO₂からSi融液中へ酸素が 恣出するのを低減することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明者らは、結晶回転による強制対流を減ず 40 ることなく、熱対流のみを防止する方法につき 種々検討した結果、本発明を知見するに至つた。

本発明は、ルツボ内融液に下向きの進行磁場を印加することにより該融液内の熱対流を防止し、

4

これによつてルツボ材の溶出を低減するものであって、溶融物質から引上げ法にて単結晶を製造する方法において、収容容器内のルツボ側壁近傍の溶融物質に下向きの進行磁場を印加しながら種結晶を引上げることにより結晶成長を行うことを特徴とする。

また本発明の装置は上記方法の実施のために専 ら用いる装置であつて、

- (a) 加熱装置を備え溶融物質を収容する単結晶引 上げ用容器、
- (b) 該容器の側壁の外周を取囲んで設けられ容器 内の溶融物質に下向きの進行磁場を印加する手 段、

を設けたことを特徴とする単結晶の製造装置であ
15 る。

進行磁場を印加する手段は、溶融物質収納容器の側壁を取囲む電磁石と、これに低周波交流電流を供給する装置とから成る。

〔作用〕

20 電導性の液体に進行磁場を印加すると、誘起電流と磁場との相互作用により該液体に流動の駆動力を与えることができ、この原理は、流体輸送用の電磁ポンプなどに用いられている。この際、電流が誘起される範囲すなわち、浸透深さるは次式25 で表わされる。

$$\delta = (1/\pi f \mu \sigma)^{1/2} \qquad \cdots (1)$$

ここに、μ:透磁率

σ:電導率

である。

上記進行磁場の振動数 f が増大するにつれて浸 透深さδは減少する。

従って、目的に応じて適切な振動数を選択することにより浸透深さる、言い換えると流動の駆動力の及ぶ範囲を変えることができる。

第1図は本発明の装置の構成を示したものであり、ルツボ3の側壁を取囲むように、チエンパ外壁2の外側に進行磁場発生用の電磁石1を設置する。この電磁石1は立設円筒形として、ルツボ内Si融液4に軸対称の進行磁場を与える。

ルツボ3内のSi融液は、ヒータ6によりルツボ3を介して熱せられているために、ルツボ側壁近傍のSi融液の温度が内部より高くなり、この温度差による浮力により第3図、第4図に示す熱対流10が発生する。本発明は進行磁場により、ルツ

ن المرسية

6

ボ側壁近傍のSi融液に、上記浮力に抗する下向き の力を与えることにより熱対流 10を抑止する。 [実施例]

次に本発明の実施例につき詳しく説明する。 実施例 1

第1図に示す装置を用いてSi単結晶の引上げを 行つた。この装置はルツボ3内にSi融液4を収納 し、この融液から単結晶 5 を引上げる。ルツポ 3 の外周にヒータ6、その外周に熱シールド7を備 このチエンパ外壁2の外周に、ルツポ3の側壁の 周囲を取囲むように電磁石 1 が設けられる。電磁 石 1 には図示しない低周波発振装置から進行磁場 を発生する交流電流が供給される。

本発明の実施例においては、ルツボ内融液に、15 ルツポ側壁部で磁場強度100ガウス、周波数100Hz の下向きの進行磁場を印加した。また、比較例に おいては、同装置を用い、磁場印加をせずに引上 げを行つた。実施例、比較例共に、結晶およびル ツボの回転数はそれぞれ20rpmおよび10rpm逆向 20 八の製造にも使用することができる。 きとした。

単結晶インゴットの頭部付近から切り出して製 造したSiウエハにつき、実施例と比較例の特性比 較を行つた。その結果を第1表に示す。

実施例は、比較例に比べ酸素濃度が約1/4に 25 可能である。 **減少した。これは、熱対流の抑制により、ルツボ** 材のシリカからの酸素の溶出が減少した効果と考 えられる。一方、実施例と比較例でウェハ面内の 抵抗値ばらつきは同じである。

ピング元素分布、言い換えると抵抗値分布の不均 一性を増すことなく、酸素濃度を大幅に低減する ことができる。

表

| | 実施例 | 比較例 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 酸素濃度 (atom/cd) | $(3.5\pm0.5)\times 10^{17}$ | (15±2)× 10 ¹⁷ |
| ウェハ面内の抵 抗値のばらつき | 5% | 5% |

実施例

次に、本発明の実施例につき、磁場の強さを変 えた場合の効果につき説明する。実施例1と同じ 装置を用い、印加する磁場を変えてSi単結晶の引 5 上げを行つた。実施例、比較例共に結晶およびル ツボの回転数はそれぞれ20rpmおよび10rpm逆向 きとした。その後、単結晶インゴットの頭部付近 から切り出して製造したSiウエハにつき酸素濃度 を測定したのが第5図である。同図に示されるご え、これらはチエンバ外壁2で被覆されている。10 とく磁場の強さが増すにつれ酸素濃度が低下す る。従つて、本発明によれば磁場の強さを調節す ることにより酸素濃度を所望の範囲内にコントロ ールすることができる。

〔発明の効果〕

本発明により、パワートランジスタ用などに必 要な低酸素濃度のシリコンウエハを引上げ結晶を 用いて製造することができる。また、本発明法に よる引上げSi結晶は結晶面内の抵抗値のばらつき が少なく、酸素濃度を制御した髙集積回路用ウェ

本発明はSi以外の結晶の引上げにも適用するこ とができる。例えば、GaAsの引上げに適用する ことによりルツボ材であるシリカやPBN(パイロ リテイツク窒化ほう素) の溶出を抑制することが

図面の簡単な説明

第1図は本発明の構成を示す模式断面図、第2 図は固/液界面近くの不純物元素濃度分布を示す 模式図、第3図は結晶を回転しない場合の融液流 以上のように本発明により、ウエハ面内のドー 30 動を示す模式図、第4図は結晶を回転する場合の 融液流動を示す模式図、第5図は磁場強さと酸素 **濃度の関係を示すグラフである。**

> 1 ……電磁石、2 ……チェンパ外壁、3 ……ル ツボ、4 ……融液、5 ……引上げ単結晶、6 …… 35 ヒータ、7……熱シールド、10……熱対流、1 1 ……強制対流。

40

